

A T A C 第 2 4 回 社 長 懇 話 会 の ご 案 内

一般財団法人 大阪科学技術センター
A T A C 運 営 委 員 長 梶 原 孝 生

テーマ：社員の成長と共に発展する会社 ＜プリント基板打ち抜き加工からロボット開発まで＞

第24回社長懇話会は2019年6月14日（金）株式会社藤原電子工業様のご好意により開催することになりました。

株式会社藤原電子工業様はプリント基板精密バリなし打ち抜き加工に特化し、S A F 打ち抜き金型も自社設計・製作し品質を維持向上に努めています。又社内の自動化は社内で設計製作し、この技術を活用して他社にも販売しています。かつ現在他社から依頼された新機能ロボットを開発中であります。工場内は5 S の教育が行き届いており、経営理念にもある、想像力と研究心を発揮し、社員の成長と共に発展できる会社を目指しています。藤原義春代表取締役よりバリなし基板が出来るまでの苦労話、5 S、ロボット開発に至るまでのお話をして頂きます。

ご多忙中とは存じますが是非ご参加下さいますよう御案内申し上げます。

開催日時：2019年6月14日（金）13：00～19：00

集合時間：13：00（受付開始12：30～）

集合場所：都シティ大阪天王寺「高取の間」（旧天王寺都ホテル）

見学場所：株式会社藤原電子工業（八尾市南木の本2-51 TEL：072-991-3927）

講演会：都シティ大阪天王寺「高取の間」・講演者：代表取締役 藤原 義春 様

交流会：都シティ大阪天王寺「当麻の間」

社長懇話会とは

A T A C は 2 0 0 3 年 より、中堅・中小企業の社長・経営者の皆様の個性あふれた経営理念や考え方をお互いに語り合える場があれば、経営の舵とりにさらに深みを増すものと考え「社長懇話会」を企画し開催しています。

世界経済は緩やかに回復が続いておりますが、株価も米中貿易戦争、英国のEU離脱などで上下を繰り返し、輸出入も不透明でまだまだ中堅、中小企業には厳しい経営環境にあります。

技術革新、海外との交流、社員教育の方法等、経営の参考にして頂ければと考えます。

開催内容・プログラム：

日 時：2019年6月14日(金) 13:00～19:00

集合場所：都シティ大阪天王寺(旧天王寺都ホテル)

TEL：06-6628-3200

(JR 天王寺駅東口正面、大阪メトロ天王寺駅・近鉄大阪阿部野橋駅直結)

見学先：株式会社藤原電子工業(天王寺都ホテルからはバスにて移動)

講演会：都シティ大阪天王寺「高取の間」

交流会：都シティ大阪天王寺「当麻の間」

プログラム：

13:00(受付12:30～)

13:00～13:50 参加者自社紹介(各社2分)

14:00～14:30 バスにて(株)藤原電子工業様へ移動

14:40～15:20 工場見学・集合写真

15:30～16:00 バスにて都シティへ移動

16:10～17:00 代表取締役社長 藤原 義春 様 ご講演

17:20～19:00 交流会 解散：19:00

定 員：20名

申込締切日：2019年6月7日(金) もしくは定員になり次第締め切らせて頂きます。

参加費：15,000円/人(消費税込み)

申込方法：下記申込書に必要事項を記載の上、FAXまたはE-mailにてお申し込み下さい。

申込書到着後、請求書を郵送させていただきますので、開催日までにお支払い頂きますようお願い申し上げます。

なお、ご欠席の場合は参加料の返金は致しませんので、代理の方がご参加下さいますようお願い致します。

お申し込み・お問合せ先：

一般財団法人 大阪科学技術センター

技術振興部 ATAC事務局 中山

TEL：06-6443-5323 FAX：06-6443-5319 E-mail：atac@ostec.or.jp

.....

FAX：06-6443-5319

E-mail：atac@ostec.or.jp

(一財)大阪科学技術センター 技術振興部 ATAC事務局 行

ATAC第24回社長懇話会 参加申込書

機関名	貴社社長名	
出席者ご所属・役職	出席者ご氏名	
所在地 〒		
TEL	FAX	E-mail

記載頂いた個人情報については、当財団の『プライバシーポリシー』に基づき、適切に取り扱います。
詳しくは、下記の当財団ホームページをご覧ください。

http://www.ostec.or.jp/ostec_wp/pdf/privacy.pdf

また、参加申込書に記載頂いた事項の全部又は一部を見学先へ提供する場合があります。